

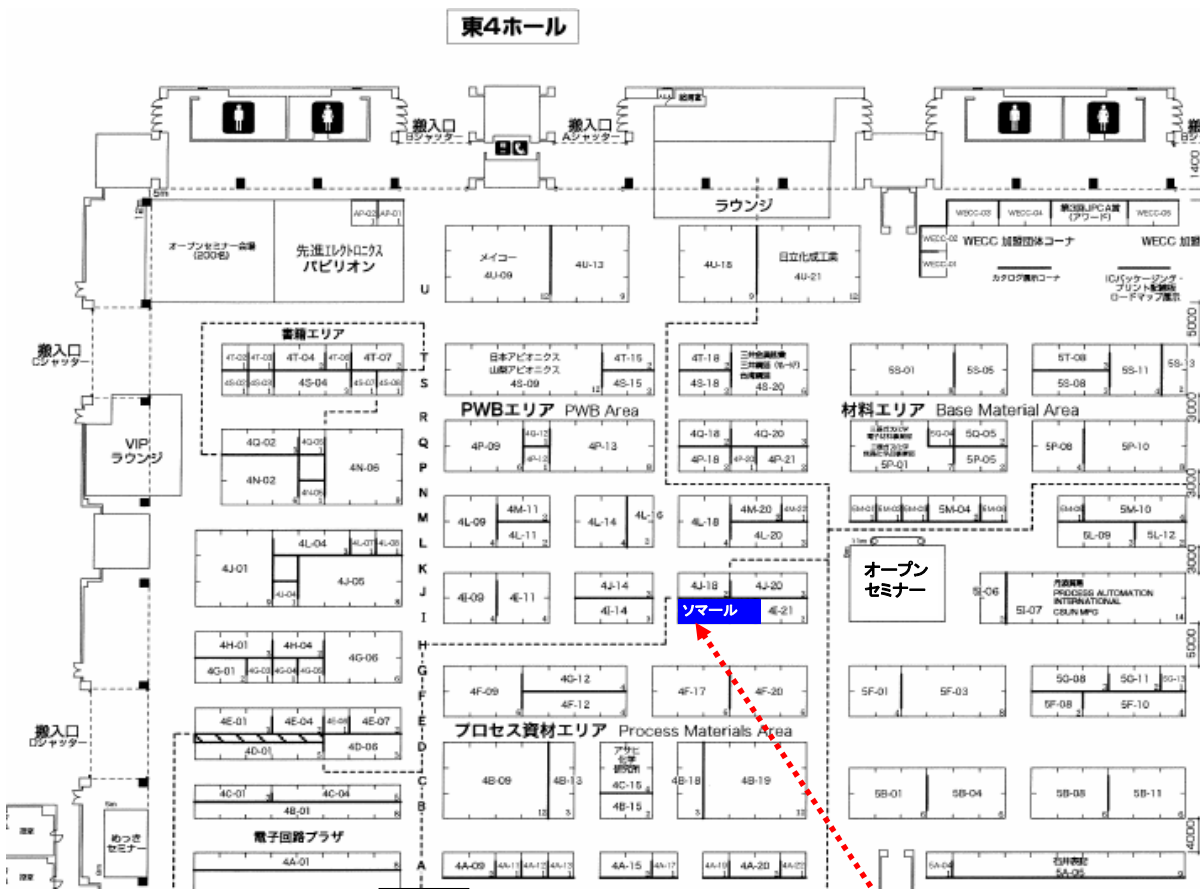
JPCA Show 2007 (第37回国際電子回路産業展)に出展します。

弊社ブースでは、プリント配線板製造から実装までに関わるさまざまな材料をご紹介します。
 ますますファイン化する配線板の製造を支える各種工程用バックアップフィルム「ソマタック」を中心に、
 実装用材料、クリーンルーム用ワイピングクロス、FPC用補強フィルム等、品質向上、歩留り向上に貢献
 する製商品を展示いたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

- 開催日 : 2007年5月30日(水)~6月1日(金) 10:00~17:00
 *最終日は、16:00までとなります。
- 会場 : 東京ビッグサイト
- 主催 : 社団法人 日本電子回路工業会
- ブース : 東4ホール 小間番号 4I-18
- 出展製品 :

◎ソマグラフ SDC(シアゾフオトマスク用フィルム)	◎ソマタック PX(フオトマスク用表面保護フィルム)
◎ソマタックWA、UV、TE、CR(工程用粘着フィルム)	◎メッキマスクフィルム
◎ソマテクト KZシリーズ(半導体封止樹脂)	◎ソマコート IRシリーズ(実装用接着剤)
◎サヴィーナ(クリーンルーム用ワイピングクロス)	◎スルパックス(FPC用補強フィルム)
- 招待券のご請求はこちらのメールまでお願いします。
 →tenjikai@somar.co.jp
 ※お手数ですが、お客様名、住所、必要枚数を明記願います。



**東4ホール小間No.4I-18
 にて、お待ちしております！**

